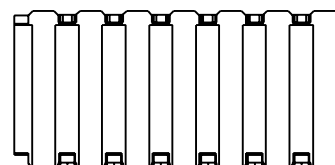
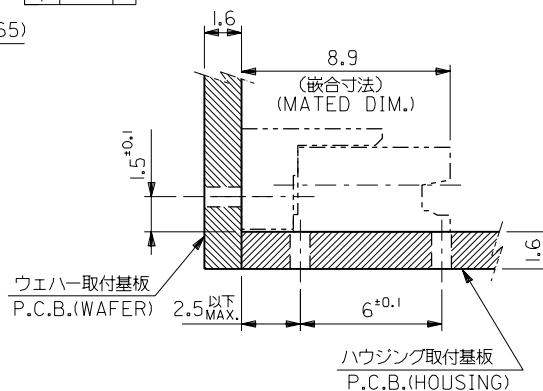
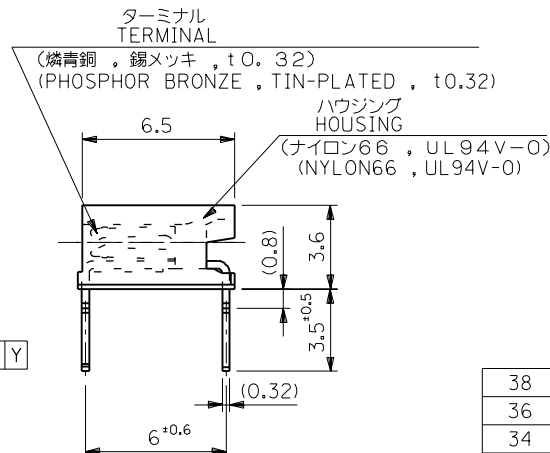
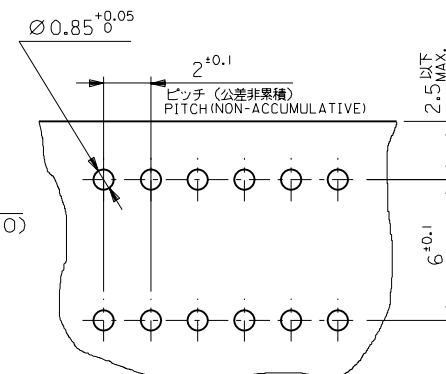


回路番号1表示ステップ
STEP FOR CKT.NO.1トレード・マーク
TRADE MARK

ENG.NO.

 $\oplus \phi 0.4 \times Y$ $\oplus 0.8 Y$ 基板取付推奨レイアウト
P.C.BOARD POSITIONING WHEN MATED基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

38	41.9	38	39-51-3200	5513-20APB	20
36	39.9	36	- 3190	- 19 APB	19
34	37.9	34	- 3180	- 18 APB	18
32	35.9	32	- 3170	- 17 APB	17
30	33.9	30	- 3160	- 16 APB	16
28	31.9	28	- 3150	- 15 APB	15
26	29.9	26	- 3140	- 14 APB	14
24	27.9	24	- 3130	- 13 APB	13
22	25.9	22	- 3120	- 12 APB	12
20	23.9	20	- 3110	- 11 APB	11
18	21.9	18	- 3100	- 10 APB	10
16	19.9	16	- 3090	- 09 APB	9
14	17.9	14	- 3080	- 08 APB	8
12	15.9	12	- 3070	- 07 APB	7
10	13.9	10	- 3060	- 06 APB	6
8	11.9	8	- 3050	- 05 APB	5
6	9.9	6	- 3040	- 04 APB	4
4	7.9	4	- 3030	- 03 APB	3
2	5.9	2	39-51-3020	5513-02APB	2
C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	種別 CKT.

材料 図中参照
MATERIAL DESCRIBED IN
THE DRAWING仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGE

DRAWN BY '95/10/16

CHK'D BY '95/10/17

APP'D BY '95/10/17

M.FUKUSHIMA

尺度
SCALE 5 : 1MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

2.0 BOARD TO BOARD

CONN. HSG. ASSY

DWG. NO.

SD-5513-NAPB

REV

E

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2				
般公差 GENERAL TOLERANCES					
記号 LTR	再作図 REVISION RECORD	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	1/1/95/10/16